

#### 概述

TM1651 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成 有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。 主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用SOP16/DIP16的封装形式。

#### 特性说明

- · 采用功率CMOS 工艺
- 显示模式(7字段×4 位),支持共阳数码管输出
- 键扫描(7×1bit),增强型抗干扰按键识别电路
- 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
- 串行接口(CLK, DIO)
- 振荡方式: 内置RC 振荡(450KHz+5%)
- 内置上电复位电路
- 内置自动消隐电路
- 封装形式: DIP16/SOP16

# 三、管脚定义:

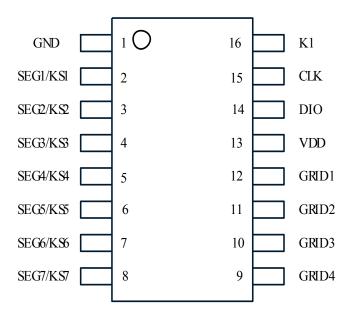


图1 管脚定义



# 四、管脚功能定义:

符号	管脚名称	管脚号	说明			
DIO	数据输入/ 输出	14	串行数据输入/输出,输入数据在 CLK 的低电平变化,在 CLK 的高电平被传输,每传输一个字节芯片内部都将在第九个时钟产生一个 ACK			
CLK	时钟输入	15	在上升沿输入/输出数据			
K1	键扫数据输 入	16	输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存			
SEG1~SEG7	输出(段)	2-8	段输出(也用作键扫描), N 管开漏输出			
GRIG4~GRIG1	输出(位)	9-12	位输出,P管开漏输出			
VDD	逻辑电源	13	接电源正			
VSS	逻辑地	1	接系统地			

### 五、显示寄存器地址

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1651 的数据,地址00H-03H共4个字节单元,分别与芯片SEG 和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:

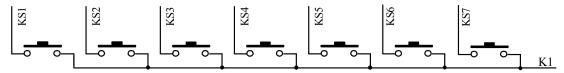
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	X	
XX	HL(们	氐四位	)	Х	xHU(青			
В0	B1	B2	В3	B4	В5	В6	В7	
	00	HL			00	HU		GRID1
	01	HL			01	GRID2		
	02	HL		O2HU GRII			GRID3	
	03	HL			03	HU		GRID4



### 六、键扫描和键扫数据寄存器

键扫矩阵为 7×1bit, 如下所示:



在有按键按下时,读键数据如下:

		SEG1/KS1	SEG2/KS2	SEG3/KS3	SEG4/KS4	SEG5/KS5	SEG6/KS6	SEG7/KS7
ŀ	<b>K</b> 1	1110_1111	0110_1111	1010_1111	0010_1111	1100_1111	0100_1111	1000_1111

注意: 在无按键按下时,读键数据为: 1111\_1111,低位在前,高位在后。

#### 七、指令说明

指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。

在CLK下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的 指令。

В7	В6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

# 7.1 数据命令设置:

该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。

MS	В					I	LSB		
В7	7 В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	功能	说明
0	1					0	0	数据读写模式	写数据到显示寄存器
0	1					1	0	设置	读键扫数据
0	1	无关	:项,		0			地址增加模式	自动地址增加
0	1	埻	į 0		1			设置	固定地址
0	1			0				测试模式设置	普通模式
0	1			1				(内部使用)	测试模式

# 7.2 地址命令设设置:

MSI	3			LSB				
В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	В0	显示地址
1	1			0	0	0	0	00H
1	1	无关	项,	0	0	0	1	01H
1	1	填 0		0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H



该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为0C4H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定;上电时,地址默认设为00H。

#### 7.3 显示控制:

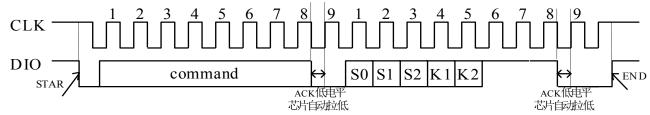
MSB						]	LSB		
В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	功能	说明
1	0				0	0	0		设置脉冲宽度为 1/16
1	0				0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0				0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0				0	1	1	灰度设置	设置脉冲宽度为 10/16
1	0	无关	项,		1	0	0	<b></b>	设置脉冲宽度为 11/16
1	0	填	0		1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0				1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0				1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0				显示开关设置	显示关
1	0			1				业小月大以且	显示开

#### 八、串行数据传输格式

微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1651 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DI0 上的信号必须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DI0 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时,DI0 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DI0 由低电平变为高电平。

TM1651 的数据传输带有应答信号 ACK, 当传输数据正确时, 会在第八个时钟的下降沿, 芯片内部会产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低, 在第九个时钟的上升沿释放 DIO 口线。

#### 指令数据传输过程如下图(读按键数据时序):



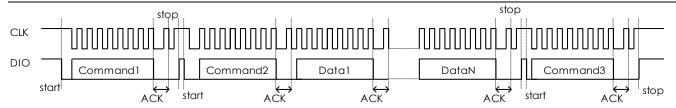
Command: 读按键指令.

S0、S1、S2、K1 组成按键信息编码,S0、S1、S2 为 SG 的编码,K1、K2 为 K1 键的编码。读按键时,CLK 时钟频率应小于 250K,先读低位,后读高位。

#### 写 SRAM 数据地址自动加 1 模式

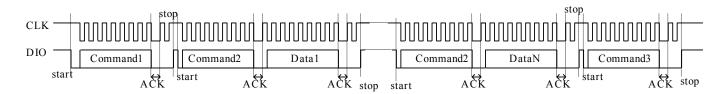
# LED 驱动控制专用电路

TM1651



Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data1~N:传输显示数据 Command3:控制显示

#### 写 SRAM 数据固定地址模式:

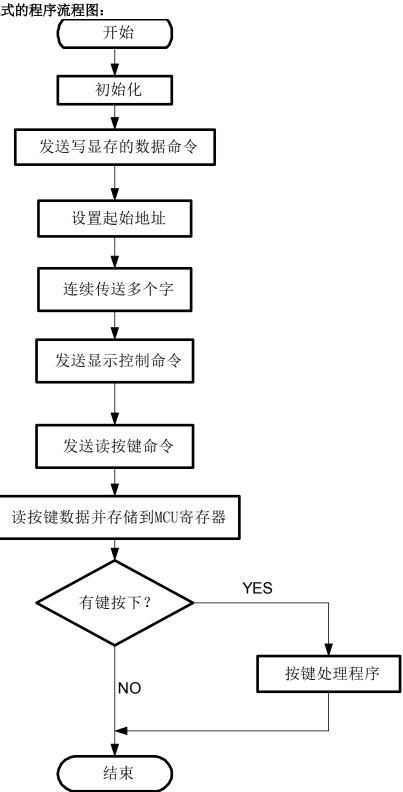


Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data1~N: 传输显示数据 Command3:控制显示



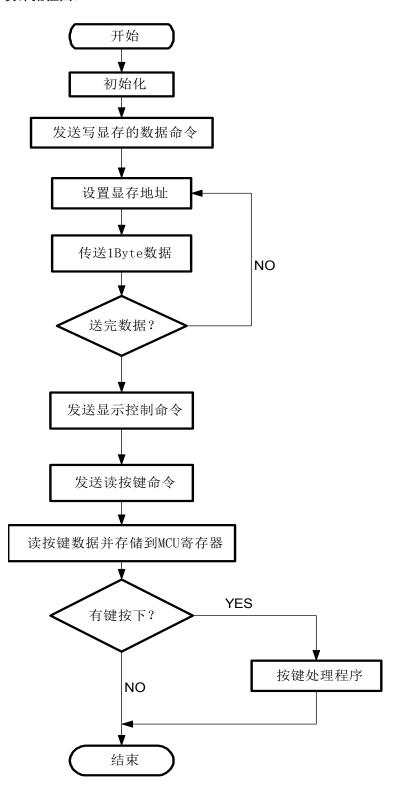
# 九、程序流程图

采用地址自动加一模式的程序流程图:





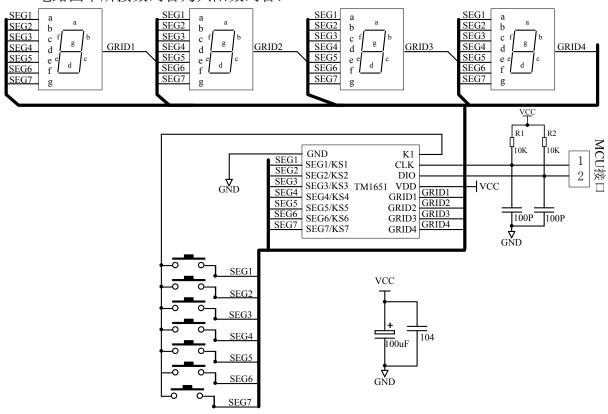
采用固定地址的程序设计流程图:





## 十、应用电路

电路图中所接数码管为共阳数码管:



▲注意: 1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1651芯片放置,加强滤波效果。

- 2、连接在DIO、CLK通讯口上下拉100pF电容可以降低对通讯口的干扰。
- 3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V, 因此TM1651供电应选用5V。

# 十一、 电气参数:

## 极限参数 (Ta = 25℃, Vss = 0 V)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ∼+7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 $\sim$ VDD + 0.5	V
LED SEG 驱动灌电流	IO1	50	mA
LED GRID 驱动拉电流	IO2	200	mA
功率损耗	PD	400	mW
工作温度	Topt	-40 ∼ +85	$^{\circ}$
储存温度	Tstg	-65 ∼+150	$^{\circ}$

TM1651

# 正常工作范围(Ta = -40~+85℃, Vss = 0 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试 条件
逻辑电源电压	VDD		5		V	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	V	,
低电平输入电压	VIL	0	-	0.3 VDD	V	-

# 电气特性 (Ta = -40 $\sim$ +85 $^{\circ}$ C, VDD = 4.5 $\sim$ 5.5 V, Vss = 0 V

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
GRID驱动拉电流	loh1	80	120	180	mA	GRID1~GRID4, Vo = Vdd-2V
	loh2	80	140	200	mA	GRID1~GRID4, Vo=Vdd-3V
SEG驱动灌电流	IOL1	20	30	50	mA	SEG1~SEG7 Vo=0.3V
DOUT脚输出低电平 电流	Idout	4	-	-	mA	Vo = 0.4V, dout
输出下拉电阻	RL		10		ΚΩ	<b>K</b> 1
输入电流	II	-	-	±1	μΑ	VI = VDD / VSS
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-		٧	CLK, DIO
低电平输入电压	VIL	-	-	0.3 VDD	V	CLK, DIO
滞后电压	VH	-	0.35	-	V	CLK, DIO
动态电流损耗	IDDdyn	-	-	5	mA	无负载,显示关

- 10 -

# 开关特性 (Ta = -40~+85°C, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件	
振荡频率	fosc	-	450	-	KHz		
	tPLZ	-	-	300	ns	$CLK \rightarrow DIO$	
传输延迟时间	tPZL	1	1	100	ns	$CL = 15pF, RL = 10K$ $\Omega$	
上升时间	TTZH 1	-	-	2	μs	$CL = 300p F$ $SEG1/KS1 \sim SEG7/KS7$	
下降时间	TTHZ	1	1	120	μs	CL = 300pF, SEGn, GRIDn	
最大时钟频率	Fmax	-	-	500	KHz	占空比50%	
输入电容	CI	-	-	15	pF	-	

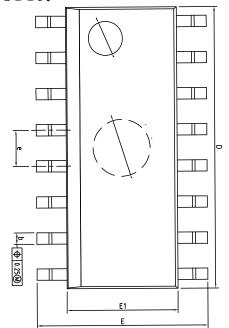
# 时序特性 (Ta = -40 ~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

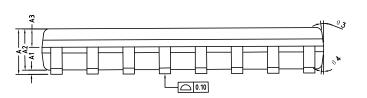
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PWCLK	400	-	-	ns	-
数据建立时间	tSETUP	100	-	-	ns	-
数据保持时间	tHOLD	100	-	-	ns	-
等待时间	tWAIT	1	-	-	μs	CLK↑→CLK↓

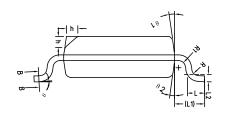


# 十二、IC 封装示意图:

# **SOP16:**

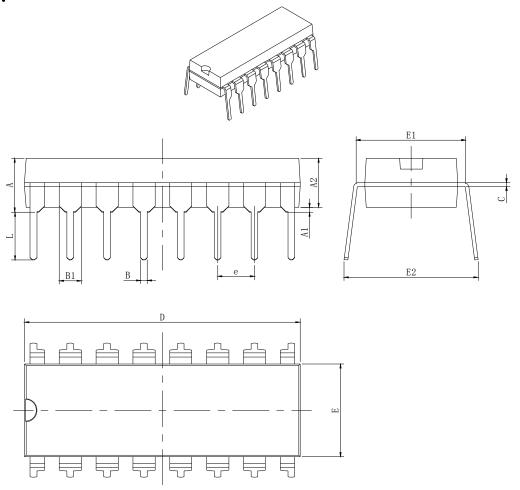






SYMBOL	MIN/mm	MIN/mm NOM/mm			
Α	1	-	1.75		
A1	0.10	0.15	0.25		
A2	1.35	1.45	1.55		
A3	0.55	0.65	0.75		
b	0.36	-	0.51		
b1	0.35	0.40	0.45		
С	0.18	ı	0.25		
	0.17	0.20	0.23		
c1 D E E1	9.80	9.90	10.00		
E	5.80	6.00	6.20		
E1	3.80	3.90	4.00		
е	1.22	1.27	1.32		
e L L1 L2 R	0.45	0.60	0.80		
L1	1.04REF				
L2	0.25BSC				
R	0.07	-	_		
R1	0.07	-	_		
h	0.30	0.40	0.50		
θ 1	0°	_	8°		
	6°	8°	10°		
	6° 5° 5°	8° 7°	10°		
θ 2 θ 3	<b>5</b> °	7°	9°		
θ 4	5°	7°	9°		

**DIP16:** 



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
Α	3. 710	4. 310	0. 146	0. 170
<b>A</b> 1	0. 510		0. 020	
A2	3. 200	3. 600	0. 126	0. 142
В	0. 380	0. 570	0. 015	0. 022
B1	1. 524 (BSC)		0. 060 (BSC)	
С	0. 204	0. 360	0. 008	0. 014
D	18. 800	19. 200	0. 740	0. 756
E	6. 200	6. 600	0. 244	0. 260
E1	7. 320	7. 920	0. 288	0. 312
е	2. 540 (BSC)		0. 100 (BSC)	
L	3. 000	3. 600	0. 118	0. 142
E2	8. 400	9. 000	0. 331	0. 354

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.

(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不通知)